

中華民國工商協進會

2024 台日(九州)經貿論壇-強化半導體及創新領域新鏈結

本會為促進台日半導體及其他產業、創新領域之合作交流，訂於113年3月12日(星期二)14時假台北國際會議中心與日本福岡會場連線，邀請日本及台灣重要之產、官、學專家，共同分享台日投資合作經驗，歡迎踴躍報名參加，發掘商機；並備有中、日語即席翻譯。

日期：2024年3月12日(星期二) 14:00-17:20

台北會場：台北國際會議中心4樓貴賓廳(台北市信義路五段1號)

日本會場：TKP ガーデンシティ PREMIUM 天神スカイホール

主辦單位：中華民國工商協進會、九州經濟國際化推進機構、九州經濟連合會、日本貿易振興機構福岡貿易情報中心、九州半導體數位創新協會

支持單位：台北市日本工商會

議程：

| | | |
|-------------|---|---|
| 13:30-14:00 | 報到 | |
| 14:00-14:05 | 開幕致詞 I: | 中華民國工商協進會 吳東亮 理事長 |
| 14:05-14:10 | 開幕致詞 II: | 九州經濟連合會 倉富純男 會長 |
| 14:10-14:45 | 專題演講: | |
| | 1. 台灣經濟發展現況 2. 九州商業及投資環境 3. 特色產業及產業振興活動 | 1. 經濟部國際貿易署 江文若署長 2. 九州經濟產業局 藤原晋一 國際部部長 3. 九州半導體數位創新協議會 藤井博信 事務局局長 |
| 14:45-16:00 | 案例分享 I: | |
| | 1. JETRO 提供支援政策及案例 2. 九州地方政府提供支援政策及案例 3. 台灣產業園區介紹與優惠支持措施 4. 台灣地方政府可提供的支持案例 | 1. 日本貿易振興機構 森則和 地域統括所長 (九州・沖繩) 2. 北九州市、福岡市、熊本縣 3. 經濟部產業園區管理局 楊伯耕 局長 4. 台北市投資服務辦公室 吳思慧 營運總監 5. 桃園市政府經發局 張誠 局長 |
| 16:00-16:10 | 休憩 | |
| 16:10-17:10 | 案例分享 II: | |
| | 台日企業投資動向及合作案例 | 1. 台北市日本工商會 村田溫 常務理事 (瑞穗銀行台北支店長) 2. 日立先端科技 獅々堀兼三 事業發展策略長/首席執行長督導 3. 閎康科技(日本 MA-tek 株式會社)新事業開發部 長谷川文哉 部長 4. 研華科技(日本 Advantech 株式會社) |
| 17:10-17:20 | 交流互動 | 中華民國工商協進會 黃教漳 副理事長 |

報名表

| | | | |
|-------|----|------|--------|
| 公司名稱： | | 地址： | |
| 姓名 | 職稱 | 聯絡電話 | E-mail |
| | | | |
| | | | |

備註：本場講座免收費用，有意參加者請於3月5日(星期二)前直接點擊網址 <https://cnaic.org/news/d460fb> 或掃描 QR-code 至活動頁面，線上完成報名。或填妥本報名表，傳真至 02-2707-0977 並以電話確認(02-2707-0111#144 國際業務處李宇寶專員)，本會保有活動報名最終審核之權利；若舉辦當日遇天然災害停止上班上課，本活動將停止舉辦。本會為推動節能減碳，現場不提供瓶水，請自行攜帶環保杯具。

